PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-021818

(43) Date of publication of application: 26.01.2001

(51)Int.CI.

G02B 26/08

(21)Application number: 11-195365

GO2B 6/24

(71)Applicant: HITACHI METALS LTD

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

09.07.1999

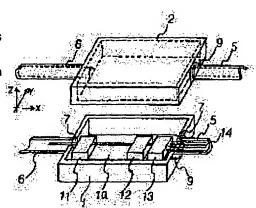
(72)Inventor: KUROSAWA HISAO

HORINO MASAYA

(54) OPTICAL SWITCH

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to stably hold optical fibers by providing an optical switch with a casing for housing a switching means and a magnetic circuit and optical fiber supporting members disposed on the outside surface of the casing. SOLUTION: The optical switch has the casing 1, the switching means for the optical fibers disposed in the casing 1 and a cap member 2. The switching means of the optical fibers has a stationary block 11, a moving block 12, a static block 13 and a magnetic circuit for driving the switching means. The casing 1 and the cap member 2 are provided with the optical fiber supporting members 5 and 6 on their outside surfaces (flanks). The casing 1 and the cap member 2 are provided with notches 7 which are inlets and outlets for leading the optical fibers outside. The optical fiber supporting members 5 and 6 are fixed by metallization joining to the flanks of the casing 1 or the cap member 2 via metallic films 9 so as to enclose these notches.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-21818 (P2001-21818A)

(43)公開日 平成13年1月26日(2001.1.26)

(51) Int.Cl.7

識別配号

FΙ

テーマコート*(参考)

G02B 26/08

6/24

G 0 2 B 26/08

F 2H036

6/24

2H041

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平11-195365

平成11年7月9日(1999.7.9)

(71) 出願人 000005083

日立金属株式会社

#10

東京都港区芝浦一丁目2番1号

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 黒沢 久夫

埼玉県熊谷市三ヶ尻5200番地 日立金属株

式会社磁性材料研究所内

(74)代理人 100074848

弁理士 森田 寛

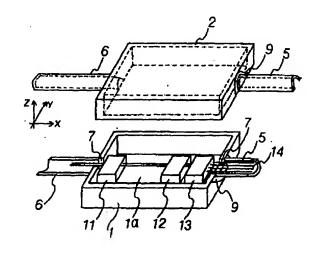
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光スイッチ

(57)【要約】

【課題】 光スイッチの筐体内に被覆を除去した光ファイバーの先端を設けようとすると、光ファイバーの端面が傾き易い。そこで、光ファイバーを安定して保持できる構造を有する光スイッチを提供する。

【解決手段】 光ファイバーの経路を変更する切替手段と、前記切替手段を駆動する磁気回路を備えた光スイッチであって、前記切替手段と磁気回路を収納する筐体と、前記筐体に設ける蓋部材とを備え、前記筐体の側面に設けた第1の光ファイバー支持部材と、前記蓋部材の側面に設けた第2の光ファイバー支持部材とを有し、前記第1の光ファイバー支持部材と前記第2の光ファイバー支持部材の間に光ファイバーを有することを特徴とする光スイッチを用いる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ファイバーの経路を変更する切替手段 と、前記切替手段を駆動する磁気回路を備えた光スイッ チであって、前記切替手段と磁気回路を収納する筐体 と、前記筺体の外面に設けた光ファイバー支持部材とを 備えることを特徴とする光スイッチ。

【請求項2】 前記光ファイバー支持部材は金属材料を 主として構成され、前記筐体はセラミックス材料を主と して構成され、前記光ファイバー支持部材と筐体が接合 され一体となっていることを特徴とする請求項1に記載 10 の光スイッチ。

【請求項3】 前記光ファイバー支持部材は、長手方向 に沿って溝が設けられ、前記溝で光ファイバーを支持す ることを特徴とする請求項1または2記載の光スイッ チ。

【請求項4】 光ファイバーの経路を変更する切替手段 と、前記切替手段を駆動する磁気回路を備えた光スイッ チであって、前記切替手段と磁気回路を収納する筐体 と、前記筺体に設ける蓋部材とを備え、前記筐体の側面 側面に設けた第2の光ファイバー支持部材とを有し、前 記第1の光ファイバー支持部材と前記第2の光ファイバ 一支持部材の間に光ファイバーを有することを特徴とす る光スイッチ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光通信の分野で用い る光スイッチに関係する。特に、小型化に適した構造を 有する光スイッチに係わる。

[0002]

【従来の技術】光通信の発達に伴って、光ファイバー通 信網はより長い光路と複雑な分岐を持つようになった。 このような環境では光通信装置や光伝送装置内におい て、回線間で光ファイバーの光路(伝送経路)を切り替 える用途が増大し、多くの光スイッチが用いられてい る。光スイッチを切替方式でみると、電気的あるいは光 学的に光路の屈折率や位相を変化させて光の進行方向を 切り替える方式のものや、機械的に光路を移動させて光 の進行方向を切り替える方式のもの等が開発されてい る。精密な駆動を実現する低損失な光スイッチとして は、後者の機械式光スイッチが有望である。光スイッチ を分岐の数でみると、1本の入力光ファイバーを2本の 出力光ファイバーで切り替える1×2型光スイッチや、 多数の光ファイバーの端面を対向させたn×m型光スイ ッチ等がある(n≥2、m≥2)。また、切替の目的 は、通常の回線切替の他に、断線した伝送経路を別の断 線していない経路に切り替える障害復旧用途や、建物内 や地域内の光通信ネットワークの回線を切り替える保守 点検用途等にも用いられている。

【0003】従来の光スイッチは、例えば特開昭63~ 50 構成を作製する場合、セラミックス材料で構成した筺体

85522号公報に開示されている。この光スイッチ は、光ファイバーを位置決め固定した2個のプラグをつ き合わせて接続し、一方のプラグを他方のプラグに対し て平行移動させて光路と切り替える光スイッチであり、 精密な平行移動のためにガイドピンとガイドピンを保持 する穴と、ガイドピンを内部でスライドさせる穴を有す る。しかしながら、光スイッチの構造体から外部に向け て、光ファイバーを安全に導出する構成については記載 されていない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】光ファイバーを光スイ ッチに接続する際には、光ファイバーの先端近傍の被覆 を除去して裸線のガラスファイバーを露出させ、このガ ラスファイバーを切替手段等に接続していた。しかし、 光スイッチの外に長く導出された光ファイバーはその自 重のため、かなり撓んでしまう。この撓みは光ファイバ 一の先端、即ち被覆を除去したガラスファイバーにも及 ぶ。ガラスファイバーは固定部材等に保持されている が、この撓みの影響を受けて、その端面の向きが対向す に設けた第1の光ファイバー支持部材と、前記蓋部材の 20 る光ファイバーの端面に対して傾くことがある。この傾 きは光スイッチの損失の原因の一つとなる。そとで、本 発明の目的は、光ファイバーを安定して保持できる構造 を有する光スイッチを提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の光スイッチは、 光ファイバーの経路を変更する切替手段と、前記切替手 段を駆動する磁気回路を備えた光スイッチであって、前 記切替手段と磁気回路を収納する筺体と、前記筐体の外 面に設けた光ファイバー支持部材とを備えることを特徴 とする。この光ファイバー支持部材を設けることで、光 30 ファイバーの自重によってその端面が傾くことなく、あ るいは光ファイバーの被覆を除去した部分が筐体等と接 触することなく、光ファイバーを安定して保持できる。 【0006】本発明の構成を適用する光スイッチは、そ の長さ方向の寸法(以下、光スイッチの長さと称す)を 小さくすることができる。例えば、光通信回線網におい て使用する切替ボックス内に光スイッチを装備する場 合、光スイッチの長さを縮めることで、切替ボックス内 により多くの光スイッチを装備できる。光スイッチの数 40 が同じ状態であれば、切替ボックス自体を小型化すると ともできる。ととで長さとは、被覆線である光ファイバ ーの間で光スイッチが占める長さをいう。

【0007】本発明の光スイッチにおいて、前記光ファ イバー支持部材は金属材料を主として構成され、前記筐 体はセラミックス材料を主として構成され、前記光ファ イバー支持部材と筺体が接合されて一体となっていると とを特徴とする。光スイッチの小型化や、筐体の変形量 の抑制を達成するためには、メタライズ接合で筐体と光 ファイバー支持部材を接合させることが好ましい。この の表面に金属層を設け、この金属層に金属材料の光ファイバー支持部材(金属部材)を接合する。以下、金属層を介してセラミックス部材と金属部材を接合する構成を、メタライズ接合あるいはメタライジングと呼称する。なお、金属層と金属部材を接合する箇所にのみ着目して、ロウ付けと呼称する場合もあるが、この明細書では、メタライス接合とロウ付けの双方を含む用語としてメタライズ接合を用いる。

【0008】本発明の利点を説明する。筐体と光ファイ バー支持手段を共にセラミックス材料で形成するより も、セラミックスの筺体と金属の光ファイバー支持部材 の組合せとするほうがよい。セラミックス同士を接合す る前者のタイプは、セラミックスの光ファイバー支持部 材が欠けやすい。予め、セラミックスの筐体を形成する 際に突出部をもうけ、この突出部を光ファイバー支持部 材としたとしても、強度が不十分である。他方、後者の タイプである本発明のメタライズ接合を用いた構成で は、十分な強度をもって金属の光ファイバー支持部材が セラミックスの筐体に固定されているため、組立工程中 に光ファイバー支持部材が欠損するおそれはない。ま た、完成した光スイッチを切替ボックス内に取り付ける 際に、被覆線の光ファイバーを曲げる力が働いても、光 ファイバー支持部材によって光ファイバーが固定されて いるため、光ファイバーの位置ずれを防止できる。

【0009】上記本発明において、光ファイバー支持部材は、長手方向に沿って溝が設けられ、前記溝で光ファイバーを支持することを特徴とする。この長手方向は、光ファイバー支持部材を設けた筐体の外面に対して、ほぼ垂直な向きに相当する。この光ファイバー支持部材は、半筒状、半円筒状、半多角柱の面に溝を設けた形状、コ字状やU字状やV字状やL字状等の形状、あるいはこれらの形状の少なくとも1つ以上を組み合わせた形状とすることができる。取り付け易いという点を考慮すると、半円筒状にすることが望ましい。また、光スイッチを小型化するために、小さく束ねた光ファイバー支持部材内に通す場合には、光ファイバー支持部材の溝は半円状よりも、平坦な底面を有する溝とすることが望ましい。

【0010】本発明の他の光スイッチは、光ファイバーの経路を変更する切替手段と、前記切替手段を駆動する 40 磁気回路を備えた光スイッチであって、前記切替手段と 磁気回路を収納する筐体と、前記筐体に設ける蓋部材とを備え、前記筐体の側面に設けた第1の光ファイバー支持部材と、前記蓋部材の側面に設けた第2の光ファイバー支持部材とも前記第2の光ファイバー支持部材の間に光ファイバーを有するととを特徴とする光スイッチである。より詳細には、前記第1および第2の光ファイバー支持部材は、筒状の部材を縦に2分割したものとする。この分割した筒状部材の一方を第1の光ファイバー支持部材として筐 50

体に設け、分割した筒状部材の他方を第2の光ファイバー支持部材として蓋部材に設ける。筐体と蓋部材をつき合わせるときに、第1の光ファイバー支持部材と第2の光ファイバー支持部材もつき合わせて、分割する前の元の筒状部材と同様の形状となるようにお互いの面を合わせ、接着剤を介して接合させる。この構成により、光ファイバーを確実に固定して、光ファイバーの被覆を剥いた部分を傷つけることなく保持できる。

【0011】上記光スイッチは、筐体に少なくとも1カ 10 所の光ファイバー導出部を有する。この導出部は、切り 欠き、凹部、孔、空隙のいずれでもよい。筐体内からみ ると、光ファイバーは筐体の光ファイバー導出部から光 ファイバー支持部材を通して光スイッチの外に導出され る。との光ファイバー導出部を2カ所有する光スイッチ は、各々に光ファイバー支持部材を設ける。すなわち、 上記第1の光ファイバー支持部材と第2の光ファイバー 支持部材を2組備えることになる。この光ファイバー導 出部の近傍に設ける上記筒状部材は、次のものを用いる ととができる。例えば、円筒あるいはこれを縦に分割し 20 た半円筒、前記円筒の内周あるいは外周を多角形にした もの、前記半円筒の内周あるいは外周を多角形にしたも の、棒状の部材に溝を形成したものなどが挙げられる。 光スイッチへの取り付け易さを考慮すると、円筒あるい は半円筒の形状を使用することが望ましい。上記第1及 び第2の光ファイバー支持部材を合わせたものをスリー ブとも呼ぶ。

【0012】本発明の他の光スイッチは、主として金属 材料で構成した筐体(バッケージ)と光ファイバー支持 部材とをロウ付けで接合するものである。より詳しくい うと、ロウを構成する金属材料を介して光ファイバー支 持部材と筺体とをつき合わせて、ロウを加熱して溶着さ せることで、光ファイバー支持部材と筺体を結合する。 この方法に代えて、融点の低いロウを使用するハンダ付 けで接合する方法で構成した光スイッチとしてもよい。 また、セラミックスの筐体と金属の光ファイバー支持部 材を用いる場合には、活性金属法によるセラミックスと 金属を接合する方法、高融点メタライズによりセラミッ クス基板の表面を金属化して(セラミックス表面に金属 を焼き付ける) この金属化したセラミックス筐体と金属 の光ファイバー支持部材を接合する方法等を用いてもよ い。なお、筐体に設ける金属層と筐体との間はメタライ ズ接合とし、金属層と光ファイバー支持部材の間はロウ 付けで接合する組合せとすることも可能である。

【0013】本発明の他の光スイッチは、筐体と光ファイバー支持部材の間に接合層を有する。前記接合層の構成は、次の構成のいずれかにすることができる。例えば、セラミックス/メタライズ層/並散層/金属部材の接合、セラミックス/メタライズ層/並散層/金属部材の接合、セラミックス/メタライズ層/金属部材の接合、セラミックス層/メタライズ層/金属部材の接合、セラミックス

層/金属ペースト層/金属部材の接合、セラミックス層 /メタライズ層/ロウ付け層/金属部材の接合などであ る。さらに、前記の接合層の層間において、互いの組成 が混じり合った拡散層あるいは混合層を形成するよう に、熱処理を施して接合強度を向上させてもよい。前記 の金属部材とは、光ファイバー支持部材のことを指す。 筐体と光ファイバー支持部材を結合させる方法や材料の 組み合わせによって、接合層の構成は異なるが、筐体と 光ファイバー支持部材が強固に結合されていれば、実質 的に同様の効果を得ることができる。

【0014】メタライズ接合に用いる金属層や金属部材 には、金、銀、銅、チタン、ニッケル、鉄、亜鉛の群か ら選択された少なくとも1つの金属、あるいはそれらの 少なくとも1つを含む合金を用いることができる。ま た、ニッケル鉄コバルトなどの合金や黄銅などの銅合金 を用いることもできる。また、前記金属層の材料には添 加物を加えてもよい。例えば、チタン、ジルコニウム、 ハフニウム、ニオブ、アルミニウム、バナジウム、タン タル、シリコン等の群から選択された少なくとも1つの 材料を加えてもよい。他方、ロウ付けに用いるロウ材に 20 は、メタライズ接合と同様の材料のほか、銀口ウなどの 一般的なロウ材を用いることができる。

【0015】本発明でいうメタライズ接合は、セラミッ クスの表面に金属層を形成し、この金属層に金属部材を 接合することをいう。金属層を形成する方法としては次 のものが挙げられる。1つの方法は、金属の溶射であ る。まず、溶射する金属材料を溶融あるいは半溶融状態 に加熱し、細かい粒子として素材 (セラミックス) の表 面に吹き付け、これを積層して金属の被膜とするもので ある。溶射する金属材料の加熱にはガス方式や電気方式 30 を用いる。溶射による被覆方法に代えて、メッキや気相 メッキなどの化学的成膜方法や、蒸着やスパッタなどの 物理的成膜方法、あるいは金属ベーストを塗布した後に 熱処理あるいは焼結して成膜する方法などを用いること ができる。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、図面を用いて本発明に係る 光スイッチを説明する。図1は本発明の一実施形態に係 る光スイッチの斜視図である。図2は図1の光スイッチ の要部を拡大した断面図である。図3は、図2における 40 筐体と光ファイバー支持部材の接合箇所を説明する断面 図である。図4 および図5 は本発明の他の実施形態であ り、光スイッチの筐体と光ファイバー支持部材の接合箇 所を説明する断面図である。図6ないし図10は、本発 明の他の実施形態であり、筐体に設けた切り欠きと光フ ァイバー支持部材の形状を説明する側面図である。図1 1は、本発明に係る構成を適用する光スイッチの詳細な 構造を説明する斜視図である。図12は、本発明の光ス イッチに光ファイバー支持部材を設ける工程を説明する

である。続いて各図面ごとの詳細を示す。

【0017】図1は本発明の一実施形態に係る光スイッ チの斜視図であり、筐体と蓋部材を接合する前の概略を 示す分解図でもある。従って、光スイッチとして使用す るときは筐体と蓋部材を接着剤を介して接合したものを 用いる。との光スイッチは、筐体1と、筐体1内に設け た光ファイバーの切替手段と、蓋部材2を有する。光フ ァイバーの切替手段は、固定ブロック11と可動ブロッ ク12と静止ブロック13と、この切替手段を駆動する 10 磁気回路4とを備える。同図中、磁気回路4の記載は省 略したが、詳細は図11と同様の構成を用いた。前記筺 体1と蓋部材2は、その外面(側面)に光ファイバー支 持部材5及び6を設けた。筐体1と蓋部材2には、光フ ァイバーを外部に導出するための出入口(光ファイバー 導出部)となる切り欠き7を設けた。この切り欠き7を 囲うように、光ファイバー支持部材5及び6を金属膜9 を介して、筐体あるいは蓋部材の側面にメタライズ接合 で固定した。光ファイバー支持部材の詳細構成は図2と 図3で説明する。

【0018】この光スイッチにおいて、光ファイバー切 替手段とは、少なくとも1本以上の光ファイバーの終端 もしくはその近傍を支持する固定ブロック11と可動ブ ロック12と静止ブロック13を備え、これらのブロッ クの少なくとも 1 つを動かすための磁界を印加する磁界 発生手段、この磁界発生手段に電流を供給する手段を含 むものであり、対向する光ファイバーの終端の位置を変 えて光路を変更する。磁界発生手段にはコイルや永久磁 石などを用いた。これらの記載についても、図1では省 略したが、詳細は図11の構成と同様とした。

【0019】図2は、図1の光スイッチをX2軸を含む 断面に沿ってみた一部断面図であり、光ファイバー支持 部材と光スイッチの関係を示す。筐体1の側面には、金 属膜(金属層) 9を介して光ファイバー支持部材5を結 合させた。この光ファイバー支持部材5が有する溝5 a の中に被覆の付いた光ファイバー(被覆線) 15を設け た。被覆線15の先端は被覆が除去されて、光ファイバ -14を露出させた。この光ファイバー14は、静止ブ ロック13とその蓋13aに固定された先端から延び て、筐体の切り欠き7を通り抜けて、被覆線15に続く 構成で支持した。 こうすることで、 光ファイバー 14は 筐体の切り欠き7と接触させないで済んだ。静止プロッ ク13は、切替手段保持板16を介して筐体1に固定さ せた。この構成では、光ファイバー支持部材5によって 被覆のついた光ファイバー(被覆線)15の部分が支え られているため、被覆を剥いだ光ファイバー14を切り 欠き7などと接触することなく支持することができた。 なお、被覆は2重になっていて、内側および外側の被覆 は共に光ファイバー支持部材5で支持するものとした。 【0020】図3は、図2における筺体1と光ファイバ 図である。図13は、比較例に係る光スイッチの斜視図 50 一支持部材5の接合箇所を説明する拡大断面図である。

筐体1と光ファイバー支持部材5は、金属膜9を介して 強固にメタライズ接合させた。との接合は、筐体1の側 面に、金属の溶射で金属膜9を形成し、光ファイバー支 持部材5をつき合わせて、熱処理して金属膜9と光ファ イバー支持部材5を金属組織的に接合させた構成であ る。図3中、金属膜9は光ファイバー支持部材より面積 を大きくして成膜した。異なる材料の接合による応力を 緩和したり、筐体1に対する密着力を向上するために は、筐体の側面の50%以上に金属膜9を成膜すること が望ましい。より好ましくはこの比率を80%以上とす 10

【0021】光ファイバー支持部材には、NiFe合金 あるいはNiFeCo合金などを用いた。この材料に代 えてセラミックスとメタライズ接合できる金属なら使用 できるが、熱膨張あるいは熱収縮によるクラック(亀 裂) の発生を防止するためには、セラミックスと同程度 の熱膨張係数を有する金属材料あるいは合金材料を使用 することが望ましい。より詳細には、ニッケルを42w t%含有するNiFe合金で構成した光ファイバー支持 部材と、セラミックスの筐体との組合せを用いた。

【0022】図4は、本発明の他の実施形態であり、光 スイッチの筐体と光ファイバー支持部材の接合箇所を拡 大して説明する断面図である。 この構成では、筐体1の 側面に、金属膜9aを介して光ファイバー支持部材5を 接合した。ただし、前記金属膜9aと光ファイバー支持 部材の間には、互いの成分が混ざりあった拡散層9bを 生成した。この構成では拡散層9bは明確に観察された が、光ファイバー支持部材が十分な強度で接合されてい れば、拡散層が明瞭に観察されない構成、あるいはわず かに拡散が生じた構成であっても良い。

【0023】図5は、本発明の他の実施形態であり、光 スイッチの筐体と光ファイバー支持部材の接合箇所を拡 大して説明する断面図である。 との構成では、筐体1の 側面に、金属膜9aを介して光ファイバー支持部材5を 接合した。ただし、前記金属膜9aの一部は光ファイバ 一支持部材に拡散あるいは埋込させ、埋込層9cを構成 させた。埋込層9 c が明瞭に観察されず、筐体の組織が 若干変化した薄い領域が生成されていてもよい。図4及 び図5の構成は、金属層とは異なる層を生成させて筺体 あり、双方の要件を備える構成とすることも可能であ

【0024】図6は、本発明の他の実施形態で、筐体に 設けた切り欠きと光ファイバー支持部材の形状を示す。 図lのような光スイッチをx軸の向きから見た側面図で もある。この構成では、筐体1は切り欠き7を有し、そ の切り欠き7の周囲にメタライズ接合に用いる金属膜9 を溶着で形成し、この金属膜9の上に直接に光ファイバ 一支持部材5を接合させた。前記切り欠き7の断面は矩 形とし、金属膜9の外周は一部が切り欠きで凹んだ矩形 50 省略した光スイッチの概略を斜視図で示す。この光スイ

状とし、光ファイバー支持部材5の断面形状は扇形状と した。光ファイバー支持部材5を金属膜9に押しつけて 生成した金属膜9dは扇形状とした。なお、筐体を金属 材料で構成し、ロウ付けで光ファイバー支持部材を筐体 に接合する場合には、金属膜9 dはロウ材で構成した。 なお、図6の構成を用いた光スイッチでは、光ファイバ - 支持部材を筐体のみに設け、蓋部材には光ファイバー 支持部材を設けない構成とすることもできる。光ファイ バーは光ファイバー支持部材に接着剤で固定させるもの とする。

【0025】図7は、本発明の他の実施形態であり、図 6の構成において、筐体の切り欠き7の形状を半円形に 変更した構成を説明するものである。この構成では、切 り欠き7の輪郭と光ファイバー支持部材5の内周(溝) を類似の形状としたため、両者の間隔を狭くでき、小型 化に寄与できた。このような切り欠きを設けた筐体1と 蓋部材2とを、接着剤を介して接合させた様子を図8に 示す。筐体1に設けた光ファイバー支持部材5と、蓋部 材2に設けた光ファイバー支持部材6を、お互いの溝が 20 向き合うように合わせて、その合わせた溝の中に被覆線 の光ファイバー15を保持した。図8の如き光スイッチ では、0.9mmの単線の光ファイバーを入力側の光フ ァイバー支持部材に2本配置して、出力側の光ファイバ ー支持部材に4本配置した。光ファイバーと光ファイバ 一支持部材の隙間には接着剤を充填した。

【0026】図9は、本発明の他の実施形態であり、筐 体に設けた切り欠きと光ファイバー支持部材の形状を示 す。同図は、図1のような光スイッチをx軸の向きから 見た側面図である。この構成では、筐体1は矩形の切り 30 欠き7を有し、その切り欠き7に重なるようにメタライ ズ接合に用いる金属膜9を溶着で形成し、この金属膜9 の上に直接に光ファイバー支持部材5を接合させた。前 記切り欠き7の断面は矩形とし、金属膜9の外周は一部 が切り欠きで凹んだ矩形状とし、光ファイバー支持部材 の断面形状は扇形状とした。光ファイバー支持部材5を 金属膜9に押しつけることで形成した金属膜9 d は扇形 状とした。切り欠き7の幅wは光ファイバー支持部材5 の溝の幅 r wより小さくした。切り欠き7の深さ d は、 光ファイバー支持部材5の溝の深さrdより大きくした と光ファイバー支持部材間の密着力を向上させたもので 40 が、dをrdより小さくするほうが、金属膜9の有効面 積が広くなり、密着力を向上できる。

> 【0027】図10は、本発明の他の実施形態であり、 筐体に設けた切り欠き7と光ファイバー支持部材5bの 形状を示す側面図である。この構成は、図9の実施形態 において光ファイバー支持部材5の断面形状を多角形を 半分にしたものに代えた。図10の光ファイバー支持部 材5 bは、8角形の中空パイプを縦に半分に切断したも のを用いた。

【0028】図11に、光ファイバー支持部材の記載を

ッチは、セラミックスの筐体21内に、ガラスの保持板 27を備え、これを覆うように蓋部材42と筐体21を エポキシ系接着剤を介して接合し、蓋部材42に設けた 注入孔44から屈折率整合剤を光スイッチ内に充填した 後、注入孔44を封止板43で密封するものとした。と こで保持板27はその上に、入力側の光ファイバー41 を支持する固定プロック23と、光ファイバー41の先 端部近傍を支持する可動ブロック29と、出力側の光フ ァイバー34の先端を支持する静止ブロック31とを設 けた。固定ブロックと可動ブロックと静止ブロックの各 10 々は単結晶フェライトで構成した。 さらにこの保持板2 7上には、静止ブロックの後ろ側に接して配置させたN iFeCoの永久磁石33と、永久磁石に接合させたコ 字形状のヨーク32と、このヨークの両方の先端部の各 々に設けた先端ヨーク28及び36と、可動ブロック2 9と静止ブロック31とヨーク32と先端ヨーク28か らなる磁気回路に磁界を印加するCuの導電コイル30 と、可動ブロック29と静止ブロック31とヨーク32 と先端ヨーク36からなる磁気回路に磁界を印加するC uの導電コイル35とを設けた。先端ヨーク36とヨー 20 ク32は、軟鉄であるss-400のFe材で構成し た。さらに、筐体21には、直列接続された導電コイル 30及び35から延びる導電線26と37をハンダ2 5、28で接続した電極膜24と39と、これら電極膜 と導通する電極ピン22と40を設けた。図11では筐 体の側面に光ファイバー支持部材を記載することを省略 したが、本発明では、図11と同様の構成の光スイッチ に光ファイバー支持部材を設けて使用した。

【0029】図11に限らず、本発明の光スイッチは、 対向する光ファイバー先端部とその切替手段を筐体の内 30 部に備え、前記光ファイバー先端部の間に満たされる屈 折率整合剤を密封したものとした。屈折率整合剤には、 シリコンを含まない炭化水素系の液体、あるいはシリコ ンオイルを用いた。屈折率整合剤を密封する部材は、少 なくとも筺体自体と、筺体に設ける蓋部材と、両者の間 に設ける充填部材とで構成した。さらに他の部材を備え ていても良い。

【0030】本発明の実施例において、筐体とは、容 器、バッケージ、ケース、穴あるいは凹みを設けた板材 屈折率整合剤等を納めるための空間を設けた。この空間 を筺体の内側とも称す。前記空間を備える部材であれ ば、蓋、板材、ブロック等であってもよく、筐体はこれ **らを含む用語として用いた。従って、本発明の構成で、** 筐体と蓋部材の関係を逆にしたとしても、同様の機能を 得ることは可能である。筐体は、屈折率整合剤を密封で きる材料で形成されたものを用いた。光ファイバー導出 部を設けた場合、筐体と光ファイバーの間はエポキシ系 接着剤で封止した。

ガラス等を主として構成した。例えば、一体成形後に焼 結したセラミックスからなる筐体、複数のセラミックス シートを張り合わせた後に焼結して一体化した筐体、ま たはセラミックスシートと導電性金属膜を張り合わせた 後に焼結して一体化した筐体等を用いることができた。 【0032】本発明に係る製造方法の一実施例について 以下に説明する。

(実施例1)図12は、筐体1に光ファイバー支持部材 を設ける製造工程の概略である。まず、セラミックスの 筐体について、2カ所ある側面の各々に溶解したニッケ ル鉄コバルト合金を吹き付けて(ステップ1)、これを 繰り返して積層させて金属層9を形成した後に1400 [℃]で熱処理を行い、金属層9を筐体と一体化させた (ステップ2)。この金属層にニッケル鉄合金の光ファ イバー支持部材を銀口ウでロウ付けした。ロウ付けの温 度は、800[℃]とした(ステップ3)。

【0033】次に、筐体1内に光ファイバー15をつけ た切替手段等を収納した(ステップ4)。なお、並行し てステップ1~4と同様の工程によって、蓋部材2にも 金属膜9と光ファイバー支持部材5を接合した。この蓋 部材2を接着剤を介してステップ1~5の工程を経た筺 体1に接合した(ステップ5)。続けて、光ファイバー 15と光ファイバー支持部材の間を接着剤で密封した 後、蓋部材に設けた注入孔から屈折率整合剤となる炭化 水素系の液体を、筐体内部に注入した。最後に前記注入 孔を密封して本発明に係る光スイッチを作製した。

【0034】このようにして作製したメタライズ接合 は、接合強度が高く、筐体に対して光ファイバー支持部 材が撓むことがない。従って、筺体に光ファイバー支持 部材を嵌合させる構成に比べて、光ファイバーを安定し て保持することができた。他の特徴としては放熱性がよ いことが挙げられる。面積の広い金属膜9と光ファイバ 一支持部材とが共にヒートシンクとして機能するため、 光スイッチ内で発生した熱を速やかに拡散させて、筐体 の温度上昇を抑制できた。

【0035】(実施例2)本発明に係る他の製造方法に ついて説明する。まず、筺体側面の切り欠き周辺、すな わち接合箇所にメタライズ用のペーストを塗布した。こ れを1400 [℃] で熱処理してペーストを焼結し、筐 を含む。これらには、光スイッチの駆動部や切替手段や 40 体と一体化させた(反応焼結法)。この金属層にロウ付 けで光ファイバー支持部材を設ける工程以降は、実施例 1と同様の方法を用いた。なお、メタライズ用のペース トは、金属を主成分とし、セラミックスを構成する元素 の少なくとも一つから選択した副成分と、バインダー樹 脂と、溶剤とを均一に混合したものとした。副成分はセ ラミックスと金属部材間の接合強度を向上させる目的で 配合した。この製造方法によっても、十分な接合強度で 光ファイバー支持部材を接合させた光スイッチを形成す ることができた。

【0031】前記筐体や蓋部材はセラミックスあるいは 50 【0036】(実施例3)メタライズとロウ付けを用い

(7)

11

た本発明に係る他の製造方法について説明する。まず、セラミックスの筐体について、2カ所ある側面の各々に溶解したニッケル鉄コバルト合金を吹き付けた。この吹き付けを繰り返して積層させて金属層を形成した。続けて、金属層と筐体が一体となるように熱処理を行った。熱処理の条件は、窒素雰囲気中で1450 [℃]とし、加熱終了後には自然冷却させた。この金属層とニッケル鉄コバルト合金の光ファイバー支持部材の間にロウ材をはさみこみ、双方を治具に固定した。このロウ材をロウ付けして金属層と金属の光ファイバー支持部材とを結合 10させた。実施例3について、蓋部材と筐体を組み立てる工程は実施例1と同様とした。

【0037】図13は、比較例に係る光スイッチの斜視 図である。この構成は円筒状の光ファイバー支持筒を筐 体に接着剤を介して接合させたものである。筐体1はそ の中の凹部1aに固定ブロック11、可動ブロック1 2、静止ブロック13を備える切替手段と、光ファイバ -14を備える。光ファイバーを設ける手順は本発明の 構成とは異なる方式となった。すなわち、光ファイバー を設けた切替手段等を収めた筐体1に、蓋部材2を接着 20 剤を介して接合させた後、筐体と蓋部材の側面に円筒状 の光ファイバー支持筒45を接着剤を介して接合した。 との構成でも光ファイバーを支持できる。 しかしなが ら、光ファイバー支持筒を設けるまでの間、光ファイバ 一の被覆を剥いだ部分が筐体の切り欠きに当たる恐れが ある。また、光ファイバー支持部材を後から接着する方 法では、高温ブロセスが使えないことから金属接合は困 難である。光ファイバー支持筒は、ファイバーの曲げや 引っ張りなどの外力が直接作用する部分である。従っ て、本願の構成のように特に強度の高い金属接合を適用 30 することが、長期信頼性のさらなる向上を図る上で好ま しい。これに比べて本発明の構成は、筐体に光ファイバ ーを有する切替手段を収納した時点から、光ファイバー と筺体や蓋部材との摩擦や接触を回避することができ た。

[0038]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の構成を用いることにより、光ファイバーの自重によって光ファイバーの端面が傾斜することがないように光ファイバーを保持した光スイッチを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の1実施形態に係る光スイッチの斜視図である。

【図2】図1の光スイッチの要部を拡大した断面図であ ス

【図3】図2における筺体と光ファイバー支持部材の接合箇所を説明する断面図である。

【図4】本発明の他の実施形態であり、光スイッチの筐

体と光ファイバー支持部材の接合箇所を説明する断面図 である。

【図5】本発明の他の実施形態であり、光スイッチの筐体と光ファイバー支持部材の接合箇所を説明する断面図である

【図6】本発明の他の実施形態であり、筐体に設けた切り欠きと光ファイバー支持部材の形状を説明する側面図である

【図7】本発明の他の実施形態であり、筐体に設けた切り欠きと光ファイバー支持部材の形状を説明する側面図である。

【図8】本発明の他の実施形態であり、筐体に設けた切り欠きと光ファイバー支持部材の形状を説明する側面図である。

【図9】本発明の他の実施形態であり、筐体に設けた切り欠きと光ファイバー支持部材の形状を説明する側面図である。

【図10】本発明の他の実施形態であり、筐体に設けた 切り欠きと光ファイバー支持部材の形状を説明する側面 図である。

【図11】本発明に係る構成を適用する光スイッチの詳細な構造を説明する斜視図である。

【図12】本発明の光スイッチに光ファイバー支持部材を設ける工程を説明する図である。

【図13】比較例の光スイッチの斜視図である。 【符号の説明】

 1 筐体、
 1 a 筐体中の凹

 部、2 蓋部材、
 2 a 蓋部材中

 の凹部、4 磁気回路、5 6 光ファイバー支持部

材、 5 b 光ファイバー支持部材、7 切り欠き、 9 金属膜、9 a 金属膜(メタライ

ズ膜)、 9b 拡散層、9c 埋込層、

9 d 金属膜、11 固定ブロック、 12 可動ブロック、13 静止ブロック、

13a 静止ブロックのファイバ固定蓋、14 光 ファイバー、 15 被覆線の光ファイバ

ー、16切替手段保持板、21筐体、2240電極ビン、23固定ブロック、2439電極膜、2538ハン

ダ、26 37 導電線、 27 保持板、

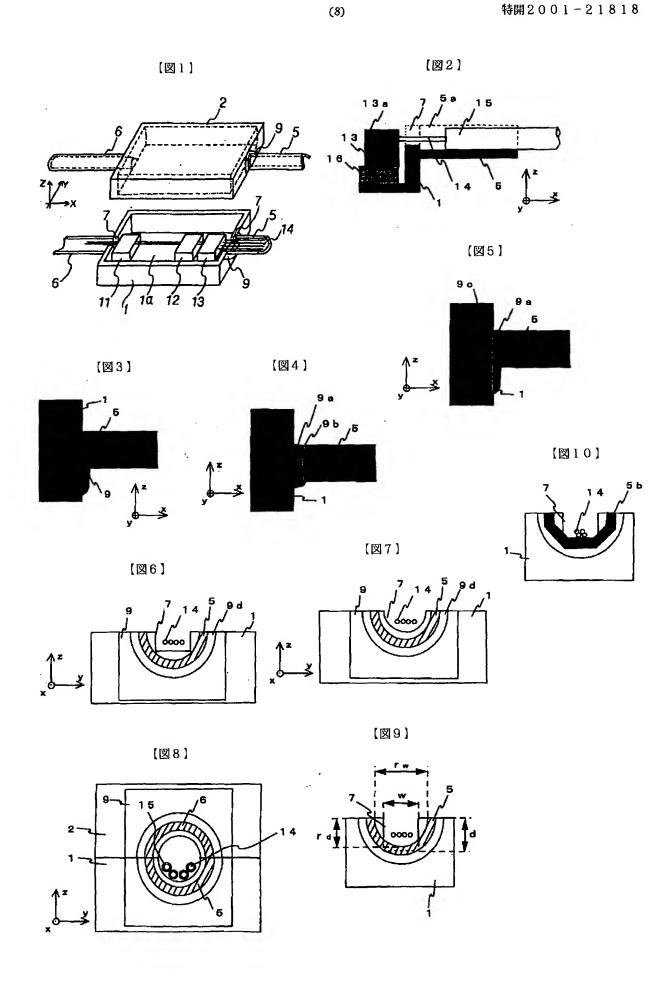
28 36 先端ヨーク、29 可動ブロック、30 35 導電コイル、31 静止ブロ

ック、30 35 毎電コイル、 31 WHI フロック、32 ヨーク、 33 永久磁 石、34 光ファイバー、 41 光ファイ

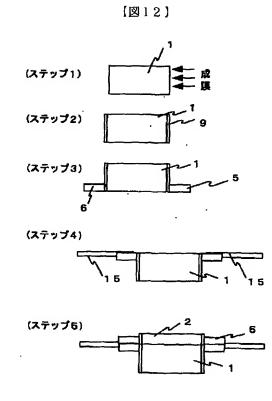
 インティント・
 41 カンティント・

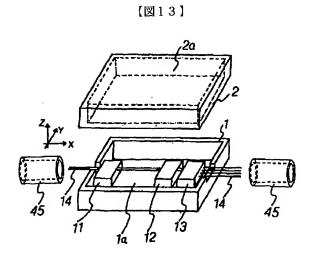
 バー、42 蓋部材、
 43 封止

板、44 注入孔、 45 光ファイ バー支持筒。



【図11】





フロントページの続き

(72)発明者 堀野 正也

茨城県土浦市神立町 502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内 F ターム(参考) 2H036 QA02 QA60 2H041 AA04 AA14 AB20 AC05 AZ03 AZ05